

【Z】 確率=1/319.7 確変=100.0%(ST=130) 電サポ=ST 中 /80/130回 賞球=4&1&3&15  
 【M】 確率=1/199.8 確変=100.0%(ST=130) 電サポ=ST 中 /70/130回 賞球=4&1&3&15  
 【GL】 確率=1/99.9 確変=100.0%(ST=40) 電サポ=ST 含 /30/100回 賞球=4&1&3&9

- 潜伏確変仕様…[回数切]タイプ
- 保留メモリー…8個
- 保留消化…電チュー優先消化
- ラウンド変動…あり
- 小当たり…なし
- 特賞…右打ち

【MAX 出玉】

【Z/M】(15個/10C) 【GL】(9個/8C)  
 ・4R… 560個  
 ・16R…2,240個  
 ・2R… 128個  
 ・5R… 320個  
 ・J6R… 384個  
 ・8R… 512個  
 ・J9R… 576個  
 ・J12R… 768個  
 ・(J)16R…1,024個

■遊技盤の仕様■

<木ベニア盤>

【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

【設置確認項目】(新台)

- ①番号確認(遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板(かしめ・封印シール)
- ③払出基板(ケース破損・開封)
- ④その他基板(破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車(本数・形状・材質)
- ⑥発射装置(実発射にて確認)
- ⑦払出装(実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認(液晶・メイン・サブ)

【点検確認】(部品)

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A: 製造番号・番号票の点検</b><br/>1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p><b>B: 主基板等の点検</b><br/>4:主基板のケース異常・開封<br/>5:主基板の形状異常・異物<br/>6:払出基板のケース異常・開封<br/>7:払出基板の形状異常・異物<br/>8:ロムの形状・装着異常</p> <p><b>C: 形状異常・異物の点検</b><br/>9:周辺基板・10:中継端子板<br/>11:外部端子板・13:コネクタ<br/>12:ユニット接続端子板・14:配線<br/>15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車<br/>17:上下皿</p> | <p><b>D: 発射装置の点検(確認)</b><br/>18:タッチセンサー作動確認<br/>19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p><b>E: 遊技基本動作の点検(確認)</b><br/>21:入賞賞球数・22:最大入賞数<br/>23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p><b>F: その他の点検</b><br/>25:全ての接続箇所の点検<br/>26:スピーカーの作動確認<br/>27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|---|